



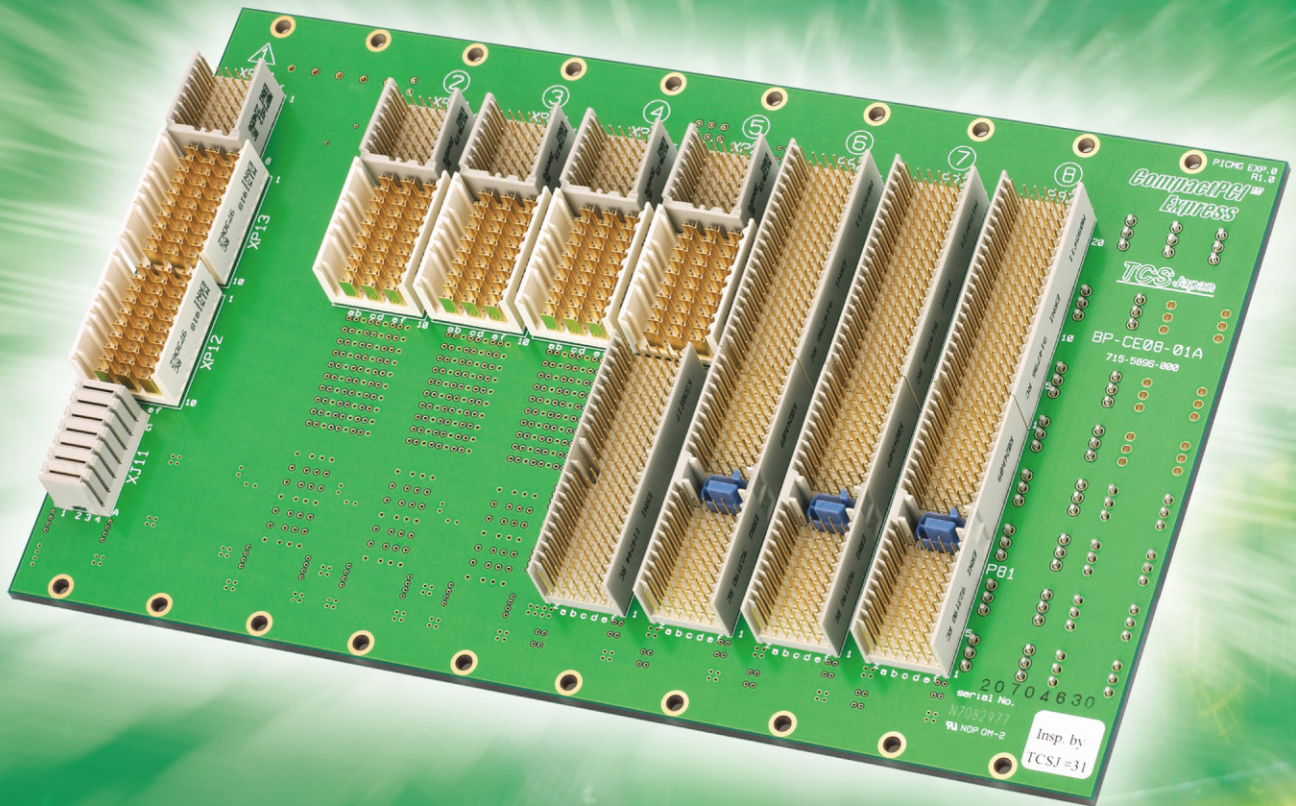
Open Modular
Computing Specifications

新製品

Compact PCI[®] Express PICMG EXP.0 R1.0

3U 8スロットバックプレーン

オーダーコード : BP-CE08-01A



仕様及び特長

1. 規 格 : PICMG EXP.0 R1.0 に適合
2. 基板材質 : エポキシガラス(FR-4、3.2t)
3. コネクター : UPM Power、ADF、eHM、HM
4. 給電方法 : ネジ止め端子
(+5V、+3.3V、+12V、-12V、GND)

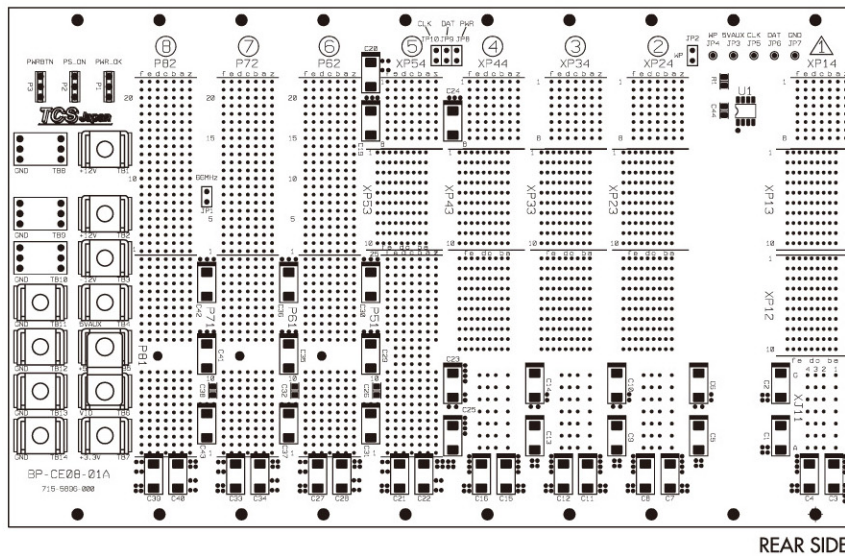
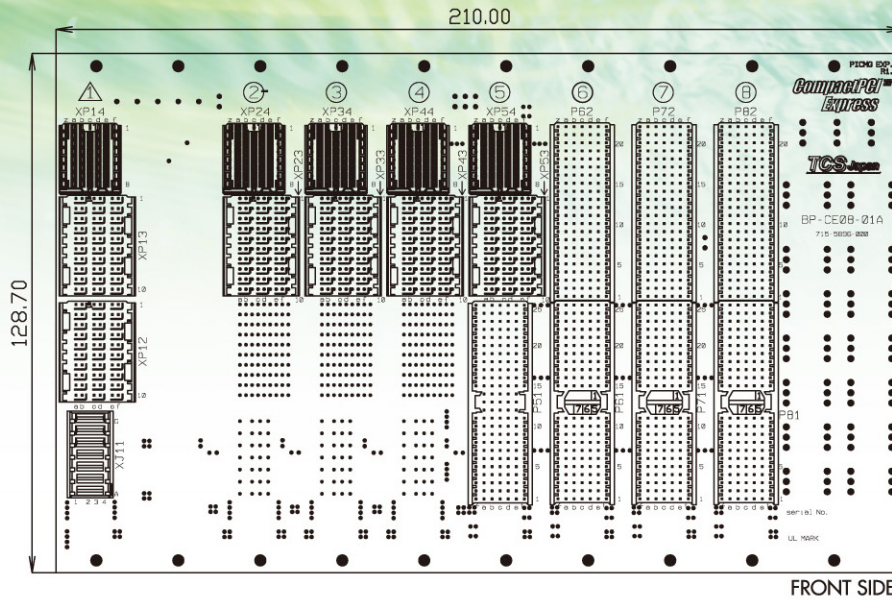
TCS Japan



Open Modular
Computing Specifications

新製品

実装イメージ図



- △ System Slot : 4-Link Configuration の x4 構成のカードが実装可能
- ②～④ Type2 Peripheral Slot : x4 Type2 Peripheral Board が実装可能
- ⑤ Hybrid Peripheral Slot : PCI Express→PCI ブリッジボード専用スロット
- ⑥～⑧ Legacy Slot : CPCI Peripheral Board が実装可能
(ジャンパーピン設定により 66MHz 動作可能)

TCS Japan ティーシーエスジャパン株式会社

<http://www.tcsj.co.jp>

本社/工場

〒225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町 72-1

Tel : 045-914-5100(代表) Fax : 045-914-6925

担当 : セールスグループ 慶野 E-mail : keinok@tcsj.co.jp

上海支社/工場

上海天賜连接器有限公司 East Asia Connector Services,Ltd.

2F 1# No.271 Gang'ao Road Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P.R.China

Tel : +86-21-5865-1201/1203/1204 Fax : +86-21-5865-1194



CompactPCI® CompactPCI® Express
Advanced TCA® μTCA™